



**FABIO GUALANDRIS**  
**Président**  
**Qualité, Fabrication & Technologie**  
**STMicroelectronics**

Fabio Gualandris est Président, Qualité, Fabrication & Technologie de STMicroelectronics, une fonction qu'il occupe depuis juillet 2023. Il a été auparavant responsable de l'organisation « Technologie et Fabrication Back-end » depuis 2016 et a dirigé le Testing council de la Société, parallèlement à sa stratégie de production en Asie et à ses initiatives en matière de technologie System-in-Package. Il est membre du Comité exécutif de ST.

C'est en 1984 que Fabio Gualandris rejoint l'organisation R&D de SGS Microelettronica, l'un des prédécesseurs de ST, avant d'être promu Directeur des opérations de R&D en 1989. En 1996, il est nommé Directeur de la division Automobile (Automotive Business Unit). Après deux années passées aux États-Unis au poste de President et CEO de Semitool (fournisseur d'équipements de fabrication de semi-conducteurs), il rejoint ST en 2000 au poste de Vice-Président Groupe, responsable de la division Produits mémoires dont les mémoires RAM/PSRAM et les mémoires Flash pour l'automobile. En 2005, il est nommé CEO de ST Incard, filiale de ST spécialisée dans les cartes à puce. De 2008 à 2010, Fabio occupe le poste de Vice-président et directeur général de la chaîne d'approvisionnement de la co-entreprise entre ST et Intel dédiée aux mémoires. En 2011, il est nommé Vice-Président exécutif de ST en charge de l'Excellence et de la qualité des produits.

Fabio Gualandris est l'auteur de plusieurs articles dans les domaines techniques et du management et titulaire de plusieurs brevets internationaux. Il est également Chairman de STS, la co-entreprise de production de ST en Chine.

Né à Bergame (Italie) en 1959, Fabio Gualandris est titulaire d'une maîtrise en en physique de l'Université de Milan.